

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N0026FAA-N

<https://www.elm-tech.com>

■概要

ELM4N0026FAA-N 是 N 沟道低输入电容，低工作电压，低导通电阻的大电流 MOSFET。

■特点

- $V_{ds}=100V$
- $I_d=7.5A$ ($V_{gs}=10V$)
- $R_{ds(on)} = 20m\Omega$ ($V_{gs}=10V$)
- $R_{ds(on)} = 25m\Omega$ ($V_{gs}=4.5V$)

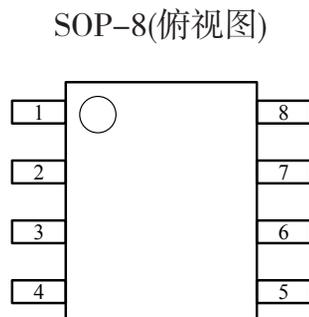
■绝对最大额定值

项目	记号	规格范围	单位	备注
漏极 - 源极电压	V_{ds}	100	V	
栅极 - 源极电压	V_{gs}	± 20	V	
漏极电流 (定常) ($V_{gs}=10V$)	I_d	$T_a=25^\circ C$	A	1
		$T_a=70^\circ C$		
脉冲漏极电流	I_{dm}	40	A	2
单脉冲崩溃能量	EAS	16	mJ	3
崩溃电流	I_{as}	18	A	
容许功耗	P_d	2.5	W	4
$T_a=25^\circ C$				
保存温度范围	T_{stg}	- 55 ~ 150	$^\circ C$	
结合部温度范围	T_j	- 55 ~ 150	$^\circ C$	

■热特性

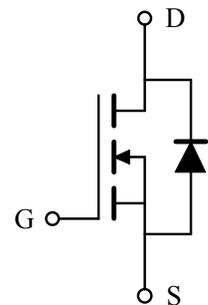
项目	记号	典型值	最大值	单位	备注
结合部 - 环境热阻	$R_{\theta ja}$	-	50	$^\circ C/W$	1
结合部 - 环境热阻		稳定状态	-	85	

■引脚配置图



引脚编号	引脚名称
1	SOURCE
2	SOURCE
3	SOURCE
4	GATE
5	DRAIN
6	DRAIN
7	DRAIN
8	DRAIN

■电路图



单 N 沟道 MOSFET

ELM4N0026FAA-N

<https://www.elm-tech.com>

电特性

otherwise noted.

如没有特别注明时, $T_j=25^\circ\text{C}$

项目	记号	条件	最小值	典型值	最大值	单位	备注
静态特性							
漏极 - 源极击穿电压	BV _{dss}	V _{gs} =0V, I _d =250 μ A	100	-	-	V	
BV _{dss} 温度系数	$\frac{\Delta BV_{dss}}{\Delta T_j}$	参考温度为 25 $^\circ\text{C}$, I _d =1mA	-	0.08	-	V/ $^\circ\text{C}$	
漏极 - 源极导通电阻	R _{ds(on)}	V _{gs} =10V, I _d =7A	-	16	20	m Ω	2
		V _{gs} =4.5V, I _d =5A	-	19	25	m Ω	
栅极阈值电压	V _{gs(th)}	V _{gs} =V _{ds} , I _d =250 μ A	1.2	-	2.5	V	
V _{gs(th)} 温度系数	$\Delta V_{gs(th)}$		-	-5.5	-	mV/ $^\circ\text{C}$	
漏极 - 源极漏电流	I _{dss}	V _{ds} =80V, V _{gs} =0V	-	-	10	μ A	
		V _{ds} =80V, V _{gs} =0V, T _j =55 $^\circ\text{C}$	-	-	100		
栅极 - 源极漏电流	I _{gss}	V _{gs} = ± 20 V, V _{ds} =0V	-	-	± 100	nA	
正向跨导	G _{fs}	V _{ds} =5V, I _d =7A	-	24	-	S	
连续源电流	I _s	V _{gs} =V _{ds} =0V, Force current	-	-	7	A	1, 5
脉冲源电流	I _{sm}		-	-	40	A	2, 5
二极管正向压降	V _{sd}	V _{gs} =0V, I _s =1A	-	-	1.2	V	2
动态特性							
输入电容	C _{iss}	V _{ds} =15V, V _{gs} =0V, f=1MHz	-	1930	-	pF	
输出电容	C _{oss}		-	245	-	pF	
反馈电容	C _{rss}		-	125	-	pF	
栅极电阻	R _g	V _{ds} =0V, V _{gs} =0V, f=1MHz	-	1.6	-	Ω	
开关特性							
总栅极电荷 (10V)	Q _g	V _{ds} =80V, V _{gs} =10V, I _d =7A	-	36	-	nC	
栅极 - 源极电荷	Q _{gs}		-	5	-	nC	
栅极 - 漏极电荷	Q _{gd}		-	10	-	nC	
导通延迟时间	t _{d(on)}	V _{ds} =50V, V _{gs} =10V R _{gen} =3.3 Ω , I _d =7A	-	11.5	-	ns	
导通上升时间	t _r		-	29.0	-	ns	
关闭延迟时间	t _{d(off)}		-	42.0	-	ns	
关闭下降时间	t _f		-	18.0	-	ns	
寄生二极管反向恢复时间	t _{rr}	I _f =7A, di/dt=100A/ μ s	-	48	-	ns	
寄生二极管反向恢复电荷	Q _{rr}		-	29	-	nC	

备注:

1. 测试数据是由安装在 1 平方英寸 20Z 铜面的 FR-4 基板上取得的;
2. 由脉冲测量的数据, 脉冲宽度 $\leq 300\mu\text{s}$, 占空比 $\leq 2\%$;
3. EAS 数据是表示最大值。测试条件是 V_{dd} = 25V, V_{gs} = 10V, L = 0.1mH;
4. 功耗受 150 $^\circ\text{C}$ 结合部温度限制;
5. I_d 和 I_{dm} 的数据在理论上是相同的, 但在实际应用中, 会受总功耗的限制。

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N0026FAA-N

<https://www.elm-tech.com>

标准特性和热特性曲线

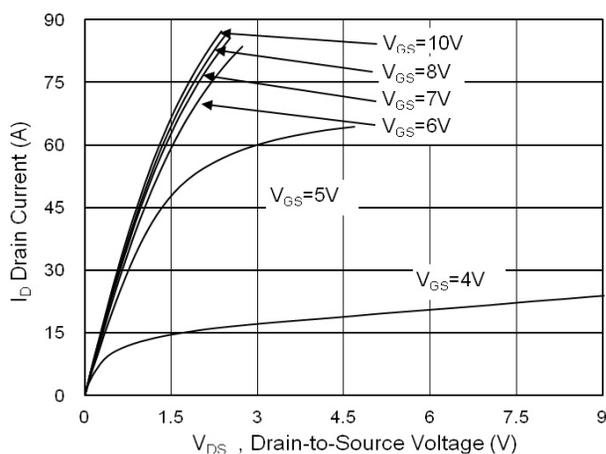


Fig.1 Typical Output Characteristics

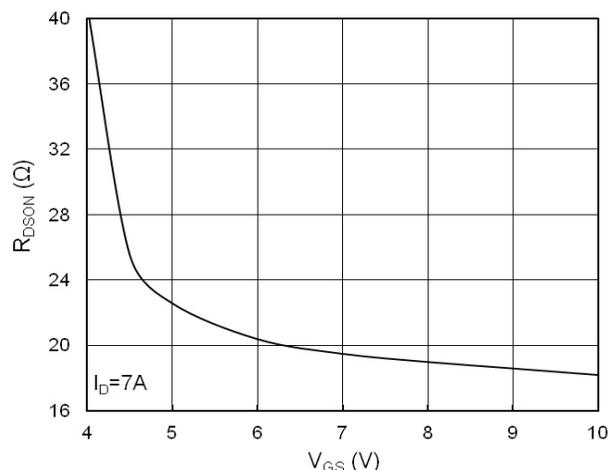


Fig.2 On-Resistance vs. Gate-Source

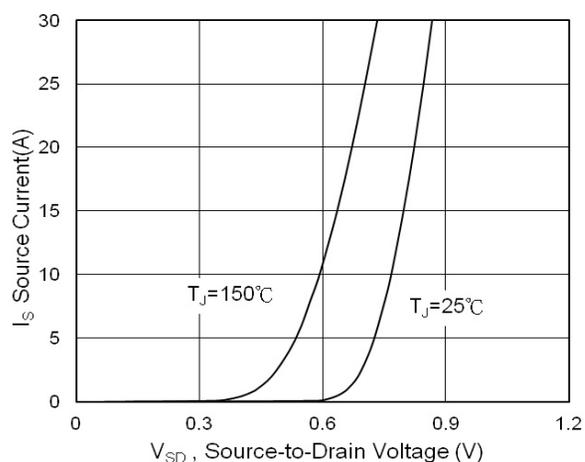


Fig.3 Forward Characteristics Of Reverse

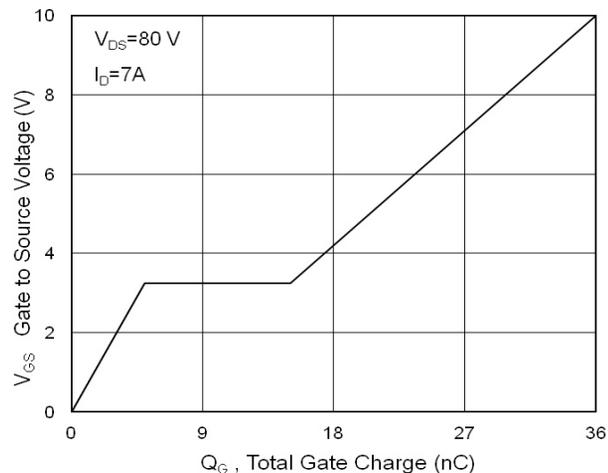


Fig.4 Gate-Charge Characteristics

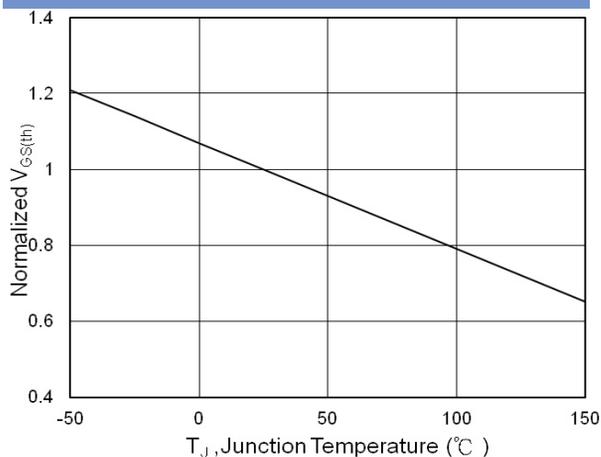


Fig.5 Normalized $V_{GS(th)}$ vs. T_J

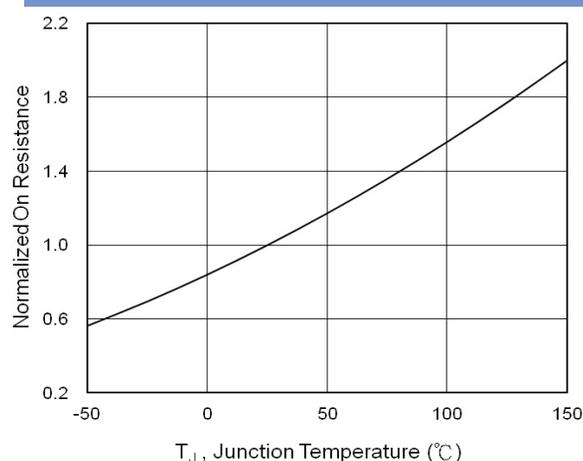


Fig.6 Normalized $R_{DS(on)}$ vs. T_J

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N0026FAA-N

<https://www.elm-tech.com>

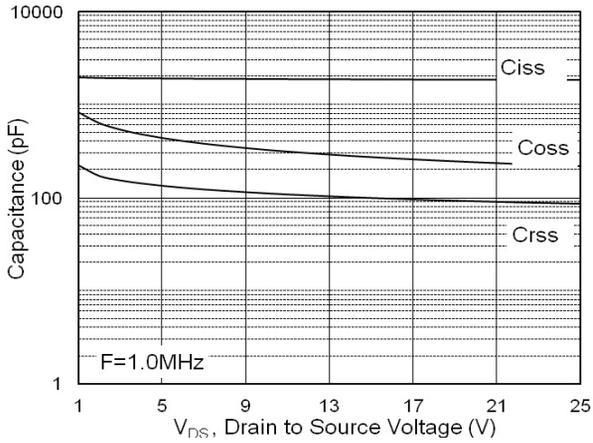


Fig.7 Capacitance

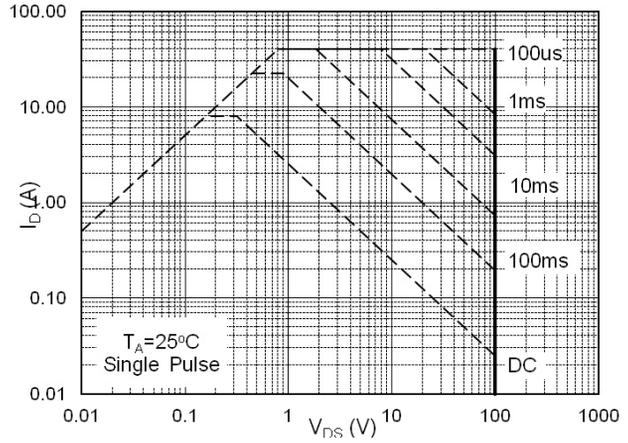


Fig.8 Safe Operating Area

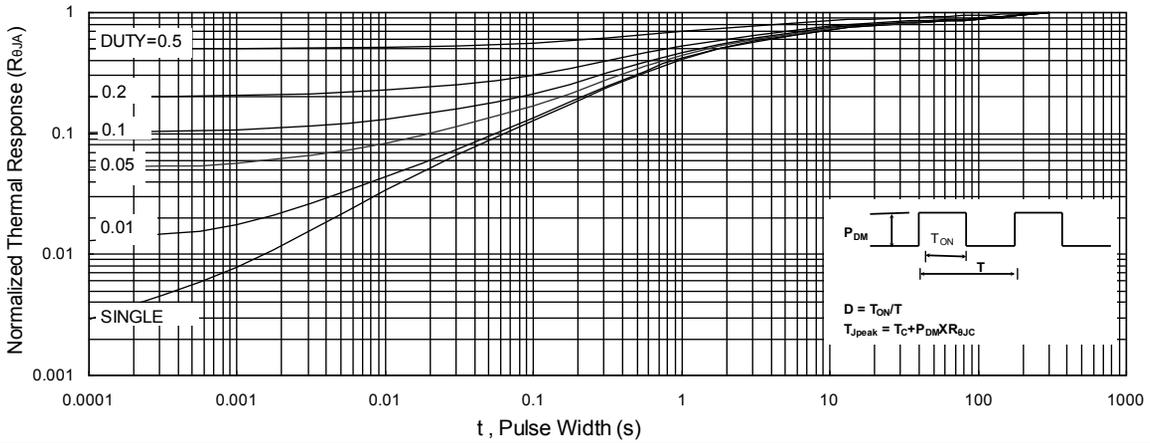


Fig.9 Normalized Maximum Transient Thermal Impedance

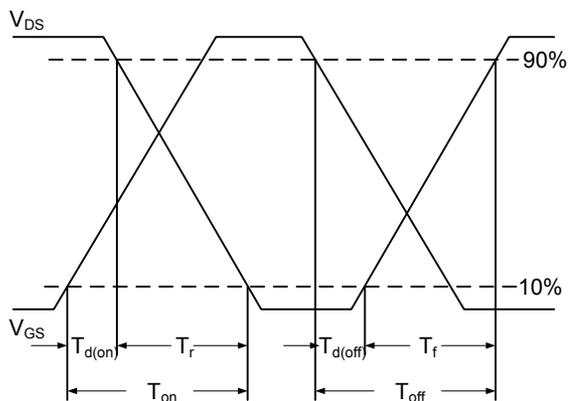


Fig.10 Switching Time Waveform

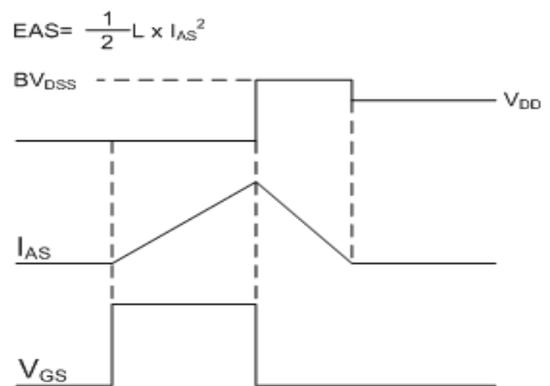


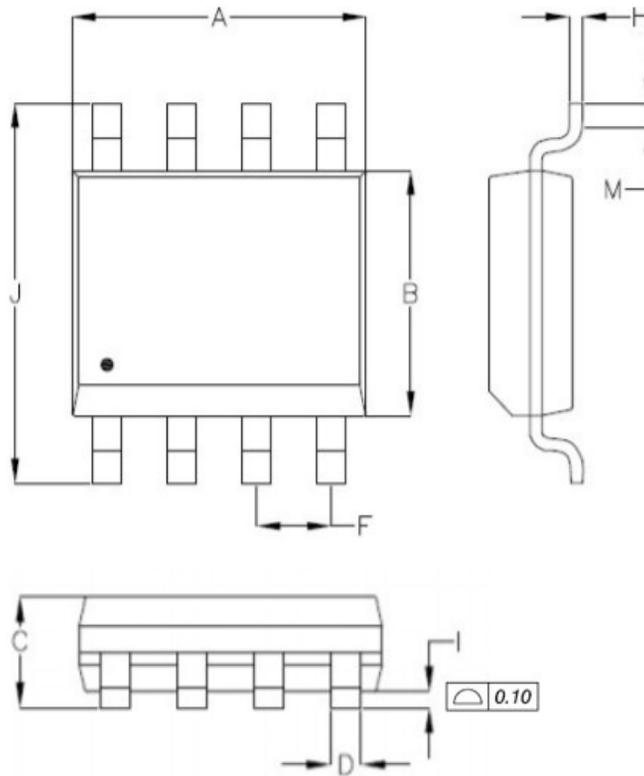
Fig.11 Unclamped Inductive Switching Waveform

单 N 沟道 MOSFET

ELM4N0026FAA-N

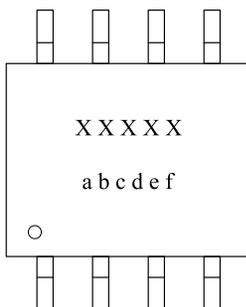
<https://www.elm-tech.com>

■SOP-8 外形尺寸 (2,500 颗 / 卷)



记号	Millimeters		Inches	
	Min.	Max.	Min.	Max.
A	4.700	5.150	0.185	0.203
B	3.700	4.100	0.146	0.161
C	1.230	1.753	0.048	0.069
D	0.310	0.510	0.012	0.020
F	1.070	1.470	0.042	0.058
H	0.160	0.254	0.006	0.010
I	0.050	0.254	0.002	0.010
J	5.750	6.250	0.226	0.246
M	0.400	1.270	0.016	0.050

■封装印字说明



记号	表示内容
xxxxxx	产品型号代码
a	年份代码: 2019=K, 2020=L, 2021=M, 2022=N...
b, c	週代码: 01 ~ 53
d, e	批号: 01 ~ 99 or 0A ~ 0Z
f	生产代码: A ~ Z (I, O 除外)